

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202402

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（特定对象网上路演活动）
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参与调研机构名单
时间	2024年2月27日-2024年2月29日
地点	南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈新 证券事务专员 周睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题及答复内容：</p> <p>介绍了公司的基本情况、2023年经营情况、市场发展空间以及未来发展规划。</p> <p>1、请简要介绍公司2023年的经营情况？</p> <p>答：您好！根据业绩快报，2023年公司主要经济指标稳健增长，实现营业收入34,126.05万元，同比增长23.80%；归属于上市公司股东的净利润9,618.44万元，同比增长18.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,065.67万元，同比增长4.42%。感谢您的关注。</p> <p>2、请问公司营业收入增长的原因？</p> <p>答：您好！2023年度公司实现营业收入34,126.05万元，同比</p>

增长 23.80%。公司始终秉承“军品+工业品两翼齐飞，传感器器件+传感器网络系统协同递进”的双轮驱动发展战略。报告期内，公司营业收入呈现出良好的增长态势。一方面，公司配套的航空、航天领域的终端装备持续放量，在手订单充足，交付有序，实现稳定增长；另一方面，工业品市场“智改数转”提速，公司加大市场挖掘力度，逐步扩大销售规模。感谢您的关注。

3、请问公司传感器在商业航天上的应用有什么新的发展与突破吗？

答：您好！在航天领域，公司市场稳定增长，产品应用场景更加丰富，在地面测试设备、箭用发动机、发射车、发射箱等装备配套领域取得突破性进展。在民营商业航天方面，公司市场开拓已经取得了较好的成绩，已与中科宇航、星河动力、零壹空间、星际荣耀、东方空间等商业航天伙伴建立合作关系。2024年2月，公司收到东方空间就“引力一号遥一运载火箭”飞行试验任务获得圆满成功的感谢信，感谢公司在运载火箭研制过程中提供的大力支持与帮助。公司为引力一号研制了高质量、高可靠性压力、温度等多类传感器产品，帮助精密测量火箭飞行过程中的各类参数，实现对火箭的跟踪、遥测及控制，以便及时、准确掌握其飞行健康状况，为火箭升空提供了重要支撑。引力一号运载火箭创造了全球最大固体运载火箭、中国运力最大民商运载火箭、中国首型捆绑式民商运载火箭等多项纪录，标志着我国商业运载火箭自主创新取得重大进展，扩充了我国中低轨卫星多样化、规模化发射能力，进一步丰富了我国运载火箭型谱，助力我国卫星星座组网大规模建设。引力一号的成功发射意味着我国海上发射和固体运载火箭技术再上台阶。未来公司将持续助力商业航天打造运载火箭精品，不断推动商业航天产品发展，为中国航天事业贡献力量。感谢您的关注。

4、公司后续考虑一些投资并购计划吗？是否有关机器人相关产业？

答：您好！公司于2023年10月以自有资金投资了南京凯奥思数据技术有限公司；作为有限合伙人使用自有资金2,500万元参与投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）。之后，公司仍将立足主营业务，密切关注产业链上下游的发展机会，以审慎稳健的理念寻找有潜力、能与公司业务产生协同效应的投资机会，并综合考虑产业链协同、业务发展需要、日常经营状况及资金调配情况等开展各项对外投资或并购相关活动。同时，公司管理层高度关注全球人工智能领域以及机器人领域的技术变革，重点分析其对传感行业的影响，公司将通过内生与外延式发展找准产业切入点。关于公司投资或并购等重大事项，请以公司在指定媒体披露的相关公告为准。感谢您的关注。

5、近期关注到公司新成立苏州紫芯微电子有限公司，请问公司为何在苏州设立子公司？主要开展什么业务？

答：您好！苏州MEMS产业具有较强的集聚效应，具有良好的工业基础、政府政策支持、人才储备等方面的优势，有完整的MEMS产业链条，包括MEMS器件制造、封装和测试等环节。因此公司决定在苏州设立全资子公司（苏州紫芯微电子有限公司），以抓住这一发展机遇。经过多年技术积累和研发投入，公司在高可靠性传感器封装与测试，传感器网络系统方面拥有了自主研发能力和核心技术。同时，公司已具备MEMS传感芯片、ASIC调理电路的自主设计能力，其中MEMS压力传感器芯片已实现量产，为进一步加大研发投入，拓展MEMS类芯片研发的种类，并实现芯片的批量生产，公司决定在苏州设立

MEMS 芯片研发全资子公司，主要向高华科技提供高性能、高可靠的 MEMS 类芯片；未来期望成为 MEMS 领域的技术创新和市场领导者，为母公司在先进电子领域的未来发展奠定基础；努力提升公司在 MEMS 领域的技术实力，推动技术创新和产品研发；努力推出一系列领先市场的 MEMS 芯片产品，满足多领域客户的需求；力争成为 MEMS 领域的技术领导者，为公司带来持续的竞争优势。感谢您的关注。

6、请问公司目前的市场地位情况？同业竞争压力大吗？

答：您好！公司在国内同行业中处于技术领先地位，多年来承担了国家科技部、工信部、江苏省科技厅、江苏省工信厅、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各级政府部门的各项传感器研制项目。公司作为起草单位参与编制了《MEMS 压阻式压力敏感器件性能试验方法》（GB/T42191-2023）、《微机电系统（MEMS）技术术语》（GB/T 26111-2023）等国家技术标准；2023 年上半年，公司作为课题任务单位承担了科技部国家重点研发计划“时速 350 公里及以上高铁牵引和制动系统控制状态检测传感器研制及应用”项目中的压力传感器多参数温漂检测与抑制补偿技术、线性与非线性误差补偿技术研究以及高精度压力传感器、高精度温压复合传感器研制。2012 年，公司获载人航天任务天宫一号神舟八号成功对接贡献奖、载人航天任务天宫一号神舟九号成功对接感谢证书、首次载人交会对接任务荣誉证书；2014 年，公司 MEMS 加速度传感器经批准为“国家重点新产品”；2016 年，公司获长征五号首飞成功感谢信；2017 年，公司获长征七号运载天舟一号成功发射感谢证书；2018 年，“高可靠性 MEMS 压力传感器设计与制造关键技术及应用”获江苏省科学技术二等奖；2019 年，公司被评选为探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位，获探月工程嫦娥四号任务感谢信；2020 年，公司获长征五号 B 运载火箭首飞成功感谢信；2022 年，公司获得力箭一号运载火箭发射成功感谢信；2023 年，公司获得长征五

	号B运载火箭圆满完成我国空间站建设任务感谢信；2024年，公司收到东方空间就“引力一号遥一运载火箭”飞行试验任务获得圆满成功感谢信。感谢您的关注。
附件清单（如有）	见附件参与调研机构名单

附件：参与调研机构名单

1	西南证券股份有限公司
2	民生证券股份有限公司
3	长盛基金管理有限公司
4	富国基金管理有限公司
5	中信证券股份有限公司
6	信达证券股份有限公司